

産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 パーマネント型研究員募集

産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域では、パーマネント型研究員募集（定年制）を募集しております。

公募課題名：先端機能デバイスの先進的な集積技術および基盤技術の研究開発

課題の概要と必要とする人材：下記に取り組む研究者を募集する。

（１）半導体の微細加工、3D 集積化、パッケージング技術などの先進的な後工程技術の研究開発、および、それらを活用した集積デバイス（ロジック、メモリ、高周波、MEMS、光電融合、パワー半導体など）の基盤技術開発。

（２）スピントロニクス、磁性材料、不揮発性メモリ、量子コンピューティング向けデバイス・プロセス技術の研究開発。

研究分野の経験者はもちろん、分野を超えた挑戦的な研究を推進する意欲のある方、産業界での実務経験を活かし研究開発や社会実装に貢献したい方の応募を歓迎する。これまでの研究経験を問わず、多様なバックグラウンドを持つ方の挑戦を期待する。

なお、博士の学位を有していないが企業での実務経験を産総研の研究開発や成果の社会実装に生かす意欲のある方の応募も歓迎する。

採用年月日	2026 年 4 月 1 日
配属予定ユニット	ハイブリッド機能集積研究部門
勤務予定地	つくばセンター
関連情報	https://unit.aist.go.jp/hyfi-ri/
問い合わせ先	rp-eleman-ml*aist.go.jp（*を@に変換してください）
募集人員	1 名
キーワード	異種材料接合/TSV/ハイブリッドボンディング／ MRAM/TMR/MTJ／軟磁性/トランス/6G／300mm ウェハ プロセス／チップレット／インターポーザ/RDL

詳細は下記の URL をご参照頂下さい。

https://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/02kenkyu/job_category.html

以上